



平成 26 年 11 月 26 日

各 位

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社
代表者 代表取締役社長 栗木 康幸
(コード番号 2760)
問合せ先責任者 広報・IR 室長 秋永 裕之
(電話 045-443-4000)

主要取引先である Xilinx, Inc. との販売代理店契約解消に関するお知らせ

当社は、平成27年3月15日付でXilinx, Inc. (以下「ザイリンクス社」という。) との販売代理店契約を解消することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 契約の解消に至った経緯

当社は、ザイリンクス社の販売代理店として、同社製の各種半導体を販売してまいりましたが、今般、同社の日本における販売代理店政策に関する方針変更の意向を受け、平成27年3月15日付で同社との販売代理店契約を解消することとなりました。

2. ザイリンクス社の概要

(1) 名称	Xilinx, Inc. (米国ナスダック上場)	
(2) 所在地	米国カリフォルニア	
(3) 代表者の役職・氏名	President and CEO Moshe Gavrielov	
(4) 事業内容	All Programmable FPGA・SoC・3D ICの設計、開発、販売及び次世代設計環境やIPの提供、サポート	
(5) 資本金	2,686千USドル (平成26年3月末現在)	
(6) 設立年	1984年	
(7) 連結純資産	2,752,682千USドル (平成26年3月末現在)	
(8) 連結総資産	5,037,349千USドル (平成26年3月末現在)	
(9) 大株主及び持株比率	The Vanguard Group, Inc. (7.35%) State Street Global Advisors (US) (4.77%) JP Morgan Asset Management (4.24%) BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (4.14%) M&G Investment Management Ltd. (2.86%) (平成26年9月末現在)	
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	同社製品の仕入及び販売
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

3. 取引の内容

取引の種類	(平成26年3月期)	
	同社製品の売上高	当社の連結売上高に占める割合
ザイリンクス社製品の仕入及び販売	10,608百万円	10.4%

4. 今後の見通し

当該販売代理店契約の解消が、平成27年3月期の当社業績に与える影響は軽微であります。

なお、当社では今後もFPGAを搭載した評価ボード等を自社開発商品である「inrevium (インレビウム)」ブランドとして提供し、これまで培ってきた技術商社としての豊富な設計開発経験を活かし、市場のニーズを先取りした開発ビジネスに注力してまいります。

また、平成28年3月期以降につきましては、既存商材の拡販や新商材の開拓に努めることで、当該影響を最小限に留めるべく尽力してまいります。

(参考) 当期連結業績予想 (平成26年10月28日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高 (百万円)	連結経常利益 (百万円)	連結当期純利益 (百万円)
当期連結業績予想 (平成27年3月期)	105,000	1,240	800
前期連結実績 (平成26年3月期)	101,801	1,039	388

以 上